

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1385)

2024年度業績公告

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及附屬公司(「本集團」)截至2024年12月31日止年度之經審核合併業績連同截至2023年12月31日止年度經審核之比較數字。有關本公告內的財務業績已獲本公司外部核數師安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)認可。

合併資產負債表

於2024年12月31日

(除特別註明外，所有金額以人民幣元列示)

	附註四	2024年	2023年
資產			
流動資產			
貨幣資金		1,087,494,485.36	1,003,337,496.96
交易性金融資產		140,423,986.11	30,213,750.00
應收票據	1	298,713,176.51	390,946,203.95
應收賬款	2	1,493,805,646.24	929,619,309.54
應收款項融資		146,984,229.37	156,656,371.19
預付款項		113,644,331.24	110,682,041.34
其他應收款		9,833,164.05	23,871,720.59
存貨		3,134,456,903.75	3,177,370,636.58
其他流動資產		55,622,669.89	114,586,140.71
流動資產合計		6,480,978,592.52	5,937,283,670.86
非流動資產			
長期股權投資		54,181,165.60	42,519,687.82
其他權益工具投資		34,816,060.94	35,465,034.27
固定資產		1,567,673,557.56	1,115,454,318.00
在建工程		54,802,756.87	480,656,568.13
使用權資產		21,412,383.49	33,859,418.43
無形資產		197,495,198.20	143,276,878.80
開發支出		502,272,190.99	456,108,580.08
長期待攤費用		50,444,603.53	64,086,240.91
遞延所得稅資產		12,150,568.25	4,129,192.02
其他非流動資產		64,885,721.14	98,511,297.07
非流動資產合計		2,560,134,206.57	2,474,067,215.53
資產總計		9,041,112,799.09	8,411,350,886.39

負債和股東權益**流動負債**

短期借款		1,071,872,039.08	893,860,090.54
應付賬款	3	234,621,512.71	235,756,887.78
合同負債		103,194,260.37	57,567,549.49
應付職工薪酬		164,318,991.66	251,118,256.79
應交稅費		38,398,088.82	13,936,835.09
其他應付款		76,683,635.99	182,230,721.48
一年內到期的非流動負債		368,203,159.44	72,340,225.85
其他流動負債		167,099,502.06	172,510,566.20

流動負債合計

		2,224,391,190.13	1,879,321,133.22
--	--	-------------------------	------------------

非流動負債

長期借款		239,863,539.60	530,063,719.49
租賃負債		8,582,179.88	21,710,718.02
遞延收益		20,516,501.67	14,682,715.04
遞延所得稅負債		3,638,465.02	3,870,791.48

非流動負債合計

		272,600,686.17	570,327,944.03
--	--	-----------------------	----------------

負債合計

		2,496,991,876.30	2,449,649,077.25
--	--	-------------------------	------------------

股東權益

股本	4	82,142,730.00	81,906,040.00
資本公積		1,882,822,116.58	1,782,726,457.49
其他綜合收益		16,211,183.24	16,123,727.63
盈餘公積		41,071,365.00	40,953,020.00
未分配利潤	5	3,871,837,648.79	3,381,266,932.48

歸屬於母公司股東權益合計

		5,894,085,043.61	5,302,976,177.60
--	--	-------------------------	------------------

少數股東權益

		650,035,879.18	658,725,631.54
--	--	-----------------------	----------------

股東權益合計

		6,544,120,922.79	5,961,701,809.14
--	--	-------------------------	------------------

負債和股東權益總計

		9,041,112,799.09	8,411,350,886.39
--	--	-------------------------	------------------

合併利潤表

截至 2024 年 12 月 31 日止年度

(除特別註明外，所有金額以人民幣元列示)

	附註四	2024 年	2023 年
營業收入	7	3,590,223,828.23	3,536,259,423.60
減：營業成本	7	1,581,600,939.97	1,371,667,976.42
稅金及附加	8	11,783,676.78	8,272,565.61
銷售費用		242,133,769.33	251,742,037.01
管理費用		158,443,584.15	157,935,778.03
研發費用	9	1,030,651,521.72	1,010,597,572.06
財務費用		28,666,755.68	15,701,504.77
其中：利息費用		42,712,216.50	27,985,971.22
利息收入		16,796,059.39	15,544,504.78
加：其他收益		233,599,228.29	173,899,040.96
投資收益		513,788.17	4,488,302.27
其中：對聯營企業和合營企業 的投資損失		(3,430,403.58)	(239,042.91)
公允價值變動收益/(損失)		210,236.11	(1,398,871.91)
信用減值損失		(45,676,282.02)	(13,630,536.85)
資產減值損失		(168,768,031.87)	(133,519,476.99)
資產處置收益		2,116,899.58	1,236,606.63
營業利潤		558,939,418.86	751,417,053.81
加：營業外收入		467,689.36	433,800.91
減：營業外支出		513,570.59	-
利潤總額		558,893,537.63	751,850,854.72
所得稅抵免/(費用)	10	865,377.50	(2,992,107.44)
淨利潤		559,758,915.13	748,858,747.28
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		559,758,915.13	748,858,747.28
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東的淨利潤		572,595,101.31	719,494,375.58
少數股東損益		(12,836,186.18)	29,364,371.70
其他綜合收益的稅後淨額		87,455.61	2,439,209.35
歸屬於母公司股東的其他綜合收益 的稅後淨額		87,455.61	2,439,209.35
不能重分類進損益的其他綜合收益 其他權益工具投資公允價值變動		(247,753.77)	1,116,462.83

將重分類進損益的其他綜合收益			
外幣財務報表折算差額		<u>335,209.38</u>	<u>1,322,746.52</u>
綜合收益總額		<u>559,846,370.74</u>	<u>751,297,956.63</u>
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益		572,682,556.92	721,933,584.93
總額			
歸屬於少數股東的綜合收益		(12,836,186.18)	29,364,371.70
總額			
每股收益	11		
基本每股收益		<u>0.70</u>	<u>0.88</u>
稀釋每股收益		<u>0.70</u>	<u>0.87</u>

財務報表附註

截至 2024 年 12 月 31 日止年度

(除特別註明外，所有金額以人民幣元列示)

一. 財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定（統稱“企業會計準則”）編制。此外，本財務報表包含聯交所證券上市規則規定的適用披露。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編制本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

二. 重要會計政策及會計估計

本集團根據實際生產經營特點制定了具體會計政策和會計估計，主要體現在金融工具減值、固定資產折舊、無形資產攤銷、內部開發項目支出资本化條件、收入確認和計量等。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2024年12月31日的財務狀況以及2024年度的經營成果。

2. 會計期間

本集團會計年度採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 記帳本位幣

本公司記帳本位幣和編制本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

本集團下屬子公司及聯營企業，根據其經營所處的主要經濟環境自行決定其記帳本位幣，編制財務報表時折算為人民幣。

三. 產品和勞務資訊

對外交易收入

	2024 年	2023 年
安全與識別芯片	790,957,781.09	862,638,795.64
非揮發存儲器	1,135,832,442.81	1,072,193,991.40
智能電錶芯片	396,694,720.15	273,770,814.68
FPGA及其他產品	1,133,630,167.08	1,139,456,334.02
集成電路測試服務	130,163,015.77	184,872,103.05
租賃收入	2,945,701.33	3,327,384.81
	<u>3,590,223,828.23</u>	<u>3,536,259,423.60</u>

地理資訊

對外交易收入

	2024 年	2023 年
中國大陸	3,388,010,913.84	3,311,820,003.97
其他	202,212,914.39	224,439,419.63
	<u>3,590,223,828.23</u>	<u>3,536,259,423.60</u>

分部報告

經營分部

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下 2 個報告分部：

- 設計及銷售集成電路分部（“設計分部”）生產安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、FPGA 及其他產品等產品；
- 集成電路測試服務分部（“測試分部”）包括集成電路芯片及集成電路產品測試服務。

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標與本集團持續經營利潤總額是一致的。

經營分部間的轉移定價，參照與第三方進行交易所採用的公允價格制定。

2024年

	設計分部	測試分部	分部間抵銷	合併
對外交易收入	3,457,956,337.56	132,267,490.67	-	3,590,223,828.23
分部間交易收入	-	144,008,061.33	(144,008,061.33)	-
對合營企業和聯營企業 的投資損失	3,430,403.58	-	-	3,430,403.58
資產減值損失	168,768,031.87	-	-	168,768,031.87
折舊和攤銷	199,640,771.24	139,656,656.31	1,856,023.33	341,153,450.88
利潤總額	587,465,062.23	(23,028,412.98)	(5,543,111.62)	558,893,537.63
所得稅費用	7,122,318.51	(8,045,183.99)	57,487.98	(865,377.50)
資產總額	7,766,982,774.09	1,317,390,545.48	(43,260,520.48)	9,041,112,799.09
負債總額	2,322,543,877.35	217,708,519.43	(43,260,520.48)	2,496,991,876.30
對合營企業和聯營企業 的長期股權投資	54,181,165.60	-	-	54,181,165.60
資本性支出(註)	311,184,331.49	195,153,297.17	-	506,337,628.66

2023年

	設計分部	測試分部	分部間抵銷	合併
對外交易收入	3,350,877,320.55	185,382,103.05	-	3,536,259,423.60
分部間交易收入	-	130,107,523.56	(130,107,523.56)	-
對合營企業和聯營企業 的投資損失	239,042.91	-	-	239,042.91
資產減值損失	133,519,476.99	-	-	133,519,476.99
折舊和攤銷	138,598,074.16	100,930,735.42	29,110,168.48)	268,638,978.06
利潤總額	706,248,069.67	77,363,051.78	(31,760,266.73)	751,850,854.72
所得稅費用	4,764,040.01	2,500,493.06	(4,272,425.63)	2,992,107.44
資產總額	7,128,640,710.76	1,319,631,808.63	(36,921,633.00)	8,411,350,886.39
負債總額	2,282,620,554.24	203,950,156.01	(36,921,633.00)	2,449,649,077.25
對合營企業和聯營企業 的長期股權投資	42,519,687.82	-	-	42,519,687.82
資本性支出(註)	487,043,775.58	620,917,401.57	(22,221,323.64)	1,085,739,853.51

註：資本性支出包括固定資產、在建工程、使用權資產、無形資產、開發支出、長期待攤費用和其他非流動資產支出。

四. 合併財務報表主要項目註釋

1. 應收票據

	2024年	2023年
銀行承兌匯票	19,225,396.18	22,231,659.30
商業承兌匯票	<u>286,740,412.59</u>	<u>376,305,047.42</u>
	305,965,808.77	398,536,706.72
減：應收票據壞賬準備	<u>7,252,632.26</u>	<u>7,590,502.77</u>
	<u><u>298,713,176.51</u></u>	<u><u>390,946,203.95</u></u>

應收票據壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年收回或轉回	年末餘額
2024年	7,590,502.77	-	337,870.51	7,252,632.26
2023年	4,091,493.99	3,499,008.78	-	7,590,502.77

2. 應收賬款

應收賬款信用期通常為1個月至6個月。應收賬款並不計息。

按發票日期確認的應收賬款賬齡分析如下：

	2024年	2023年
1年以內	1,066,133,983.44	775,315,910.07
1年至2年	430,339,657.61	159,934,313.88
2年至3年	60,587,802.99	12,708,380.25
3年至4年	1,767,651.58	1,850,998.95
4年至5年	1,136,154.93	707,935.67
5年以上	<u>1,224,109.80</u>	<u>2,915,437.53</u>
	1,561,189,360.35	953,432,976.35
減：應收賬款壞賬準備	<u>67,383,714.11</u>	<u>23,813,666.81</u>
	<u><u>1,493,805,646.24</u></u>	<u><u>929,619,309.54</u></u>

	2024年12月31日				賬面價值 金額
	賬面餘額		壞賬準備		
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
按信用風險特徵組合計提 壞賬準備					
高可靠產品銷售款項組合	1,377,451,107.96	88.23	46,713,948.23	3.39	1,330,737,159.73
工業品銷售款項組合	136,176,470.73	8.72	19,209,800.93	14.11	116,966,669.80
測試服務款項組合	47,561,781.66	3.05	1,459,964.95	3.07	46,101,816.71
	<u>1,561,189,360.35</u>	<u>100.00</u>	<u>67,383,714.11</u>	<u>4.32</u>	<u>1,493,805,646.24</u>

	2023年12月31日				賬面價值 金額
	賬面餘額		壞賬準備		
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
按信用風險特徵組合計提 壞賬準備					
高可靠產品銷售款項組合	765,073,292.23	80.25	17,308,068.45	2.26	747,765,223.78
工業品銷售款項組合	144,571,248.29	15.16	5,191,945.28	3.59	139,379,303.01
測試服務款項組合	43,788,435.83	4.59	1,313,653.08	3.00	42,474,782.75
	<u>953,432,976.35</u>	<u>100.00</u>	<u>23,813,666.81</u>	<u>2.50</u>	<u>929,619,309.54</u>

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	外幣折算	本年收回 或轉回	本年核銷	年末餘額
2024年	23,813,666.81	46,014,152.53	-	-	(2,444,105.23)	67,383,714.11
2023年	16,463,401.99	10,131,528.07	-	-	(2,781,263.25)	23,813,666.81

3. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在3個月內清償。
按發票日期確認的應付賬款賬齡分析如下：

	2024年	2023年
1年以內	205,214,678.96	209,303,850.23
1-2年	11,596,707.46	17,542,109.49
2年以上	17,810,126.29	8,910,928.06
	<u>234,621,512.71</u>	<u>235,756,887.78</u>

於2024年12月31日，本集團無賬齡超過1年的重要應付賬款（2023年12月31日：無）。

4. 股本

2024 年

	年初餘額	本年增減變動			年末餘額
		發行新股	其他	小計	
人民幣普通股	53,473,040.00	236,690.00	-	236,690.00	53,709,730.00
境外上市的外資股	28,433,000.00	-	-	-	28,433,000.00
	<u>81,906,040.00</u>	<u>236,690.00</u>	<u>-</u>	<u>236,690.00</u>	<u>82,142,730.00</u>

於 2024 年 12 月 18 日，本公司向滿足 2021 年 A 股限制性股票激勵計畫首次授予部分第三個歸屬期以及預留授予部分第二個歸屬期歸屬條件的激勵對象定向發行公司 A 股人民幣普通股股票，導致股本增加人民幣 236,690.00 元。

2023 年

	年初餘額	本年增減變動			年末餘額
		發行新股	其他	小計	
人民幣普通股	53,232,650.00	240,390.00	-	240,390.00	53,473,040.00
境外上市的外資股	28,433,000.00	-	-	-	28,433,000.00
	<u>81,665,650.00</u>	<u>240,390.00</u>	<u>-</u>	<u>240,390.00</u>	<u>81,906,040.00</u>

5. 未分配利潤

	2024年	2023年
年初未分配利潤	3,381,266,932.48	2,772,141,379.40
歸屬於母公司股東的淨利潤	572,595,101.31	719,494,375.58
減：提取法定盈餘公積	(118,345.00)	(120,195.00)
對所有者的分配	<u>(81,906,040.00)</u>	<u>(110,248,627.50)</u>
年末未分配利潤	<u>3,871,837,648.79</u>	<u>3,381,266,932.48</u>

6. 股息

於 2025 年 3 月 25 日，公司召開第九屆董事會第二十一一次會議，審議通過了《關於公司 2024 年度利潤分配預案的議案》。公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每 10 股普通股派發現金紅利人民幣 0.80 元（含稅）（2023 年已派付：人民幣 1.00 元（含稅）），預計分配現金紅利總額為人民幣 65,714,184 元（2023 年已派付：人民幣 81,906,040.00 元），佔 2024 年度歸屬於母公司股東的淨利潤之比為 11.48%。

7. 營業收入及成本

	2024 年		2023 年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	3,584,932,102.66	1,580,427,287.15	3,524,386,886.82	1,362,081,367.46
其他業務	5,291,725.57	1,173,652.82	11,872,536.78	9,586,608.96
	<u>3,590,223,828.23</u>	<u>1,581,600,939.97</u>	<u>3,536,259,423.60</u>	<u>1,371,667,976.42</u>

8. 稅金及附加

	2024年	2023年
城市維護建設稅	4,480,357.95	940,966.23
房產稅	4,615,033.74	4,376,763.26
印花稅	2,612,420.49	2,916,661.42
土地使用稅	29,184.70	29,184.70
教育費附加	23,975.94	-
地方教育附加	15,983.96	-
車船稅	6,720.00	8,990.00
	<u>11,783,676.78</u>	<u>8,272,565.61</u>

9. 研發費用

	2024年	2023年
職工薪酬	579,160,860.11	567,047,623.09
材料及加工費	194,882,743.21	181,512,576.47
折舊及攤銷	154,116,239.84	130,900,553.56
技術服務費	46,405,686.37	50,094,984.53
股權激勵費用	40,256,370.09	69,814,425.09
辦公費	7,851,863.42	3,567,292.63
差旅費	2,703,272.06	2,364,173.57
其他	5,274,486.62	5,295,943.12
	<u>1,030,651,521.72</u>	<u>1,010,597,572.06</u>

10. 所得稅費用

	2024年	2023年
當期所得稅費用	7,155,998.73	3,877,454.86
遞延所得稅費用	<u>(8,021,376.23)</u>	<u>(885,347.42)</u>
	<u>(865,377.50)</u>	<u>2,992,107.44</u>

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2024年	2023年
利潤總額	558,893,537.63	751,850,854.72
按適用稅率（15%）計算的所得稅費用	83,834,030.64	112,777,628.21
某些子公司適用不同稅率的影響	(2,176,153.98)	(1,832,425.78)
不可抵扣的費用	2,740,770.86	3,835,266.49
研發費加計扣除	(142,526,763.19)	(143,915,550.02)
利用以前年度可抵扣虧損	(309,012.29)	(6,829,738.85)
未確認的可抵扣暫時性差異的影響和 可抵扣虧損	50,421,460.17	38,956,927.39
其他	<u>7,150,290.29</u>	<u>-</u>
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	<u>(865,377.50)</u>	<u>2,992,107.44</u>

11. 每股收益

	2024年 元/股	2023年 元/股
基本每股收益		
持續經營	<u>0.70</u>	<u>0.88</u>
稀釋每股收益		
持續經營	<u>0.70</u>	<u>0.87</u>

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

	2024年	2023年
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期 淨利潤		
持續經營	<u>572,595,101.31</u>	<u>719,494,375.58</u>

	2024年	2023年
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	819,202,673.00	816,735,532.00
稀釋效應—普通股的加權平均數		
股份期權	3,415,660.00	<u>6,082,601.00</u>
調整後本公司發行在外普通股的加權平均數	<u>822,618,333.00</u>	<u>822,818,133.00</u>

管理層討論與分析

一、 經營情況討論與分析

截至 2024 年 12 月 31 日止年度（「報告期」），受經濟環境、消費需求、行業周期等因素影響，半導體行業底部徘徊但企穩信號顯現。以消費電子產品為代表的部分芯片需求，受益於終端客戶銷售有所好轉和渠道備貨等因素，銷量增加，但毛利率水平仍有待提升；FPGA 及應用於高可靠場景的部分非揮發存儲器受益於技術先進可靠、應用領域持續拓展及主要客戶需求穩定增長，相關產品的營收保持穩定，同時 FPGA 系列產品在非高可靠應用場景拓展。2024 年本集團實現營業收入約人民幣 35.90 億元，同比小幅增長；受部分產品綫價格下行和產品結構調整影響，綜合毛利率下降至 55.95%；歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣 5.73 億元，同比下降 20.42%。現就 2024 年度經營情況報告如下：

（一） 各產品綫的業務情況

本集團是國內芯片設計企業中產品綫較廣的企業，現有安全與識別、非揮發存儲器、智能電錶芯片、現場可編程門陣列（FPGA）四大類產品綫，並通過控股子公司上海華嶺集成電路技術股份有限公司（「華嶺股份」）為客戶提供芯片測試服務。

1、 安全與識別產品綫

該產品綫擁有智能卡與安全芯片、射頻識別（RFID）與傳感芯片、智能識別設備芯片等多個子產品系列。2024 年實現銷售收入約人民幣 7.91 億元。

本集團在智能卡與安全芯片各個細分應用場景的景氣度差異顯著。傳統市場不振，銀行卡市場競爭激烈，社保卡處於本輪發卡周期尾期，海外需求貢獻尚不明顯；安全芯片（安全認證模塊）取得較好成績，本集團是首家獲得 WPC 認證的國內安全芯片供應商，無線充安全模塊的銷售量正在逐步攀升，車載 SE 經過努力，進入車企 Tier 1，後續有望陸續量產。

在射頻識別（RFID）與傳感芯片競爭力繼續得到保持。NFC 通道芯片在電子價簽中應用廣泛，在大客戶海外市場也有較好表現；高頻 RFID 芯片在圖書館市場和超高頻 RFID 芯片在鞋服以及航空行李標等市場開始大批量應用，高頻安全標籤在酒類行業出貨穩定。

在智能識別設備芯片方面，原有的金融 POS、智能門鎖和門禁市場競爭激烈。事業部積極推進防偽配對和車規市場的銷售；數字鑰匙車規項目已有落地；在一碰連/付領域，本集團競爭力顯著，得到客戶高度認可。

2、 非揮發存儲器產品線

該產品線擁有電可擦除唯讀存儲器（EEPROM）、NOR 型閃存存儲器（NOR Flash）和 SLC NAND 型閃存存儲器（NAND Flash）等各類存儲器產品，具有多種容量、接口和封裝形式。2024 年實現銷售收入約人民幣 11.36 億元。

報告期內，EEPROM 受益於 CCM（手機攝像頭模組）、電錶業務、白電、顯示器等終端領域的回暖，銷量有所增加；NOR 大容量產品在顯示屏模組、安防及 WiFi 模塊市場的銷量增長；NAND 芯片市場競爭日益激烈，但作為代碼存儲應用的主力，其需求空間總量大，事業部持續重點攻關網通、安防和可穿戴設備等領域。高可靠業務依然是本集團存儲產品的重要支撐，為產品線業績穩定做出重要貢獻。

3、 智能電錶芯片產品線

本集團智能電錶產品綫涵蓋智能電錶 MCU、通用 MCU 產品及車規 MCU 產品。智能電錶 MCU 是智能電錶的核心元器件，可實現工業和家庭用電戶的用電信息計量、自動抄讀、信息傳輸等功能；通用 MCU 產品廣泛應用於智能水氣熱表、智慧家電、工業等領域；車規 MCU 產品可應用於車身控制及舒適系統。2024 年實現銷售收入約人民幣 3.97 億元。

報告期內，該產品線營業收入復蘇顯著，本集團智能電錶 MCU 繼續保持領先地位，由於國網、南網電錶招標增長，智能電錶 MCU 銷售增長顯著。國網、南網新技術規範不斷變化，本集團積極跟進，配合客戶端完成新規範技術方案的研討、開發、磨合以及聯調等工作，海外電錶市場需求也持續增長，將推動更多智能電錶 MCU 產品在客戶端的導入和量產工作。在通用 MCU 產品及車規 MCU 產品方面，得益於前期在汽車電子、智慧家電、工業等領域的布局，出貨增長，其中在汽車電子領域銷量已超 1000 萬顆。

4、 FPGA 及其他產品

本集團是國內 FPGA 領域技術較為領先的公司之一，目前已可提供千萬門級 FPGA 芯片、億門級 FPGA 芯片、十億門級 FPGA 以及嵌入式可編程器件芯片（PSoC）共四個系列的產品。FPGA 及其他產品 2024 年實現銷售收入約人民幣 11.34 億元。

本集團 FPGA 產品在通信、工控、高可靠等領域廣泛應用。在通信領域，產品用於網絡設備、無線通信系統、光纖通信及數字電視等，實現快速數據傳輸與處理。在工控領域，應用於機器視覺、工業機器人控制、電力系統管理及工業設備智能交互，提升生產效率與穩定性。在高可靠領域，主要用於通信系統加密解密等，其靈活可重配特性可優化系統性能。

本集團 PSoC 產品在工控和高可靠領域也有應用。在工控領域，產品應用於軌道交通控制系統、牽引動力控制器、數字化儀控系統及工業機器人等機械 PLC 控制場景。通過單芯片異構計算架構集成高性能嵌入式系統、可編程 FPGA 邏輯和多種通用接口，實現數據採集和處理、指令執行、系統優化、故障檢測等功能，加速工控系統方案的落地實現，提升系統穩定性、效率。在高可靠領域，PSoC 產品用於通信系統和控制調度系統等，憑藉高性能處理器、豐富外設接口和可重構 FPGA，實現信息收集、處理和協同控制，成為關鍵設備的優選。

本集團目前正在積極推進基於 1xnm FinFET 先進制程的新一代 FPGA 和智能化可重構 SoC 產品的研發、譜系化及市場推廣工作。

其他產品主要是智能電器芯片，在漏電保護裝置、新能源電動汽車充電樁、光伏以及防止電氣火災等新能源領域有良好應用。報告期內，漏電保護芯片在國內外低壓電器行業和新能源、電動汽車充電樁市場出貨量大幅提升，故障電弧保護芯片有一定的出貨，帶動了智能電器芯片銷售額和銷售量的增長。

5、 其他業務

(1) 華嶺股份測試服務業務

華嶺股份作為公司的控股子公司，是國內較早涉足集成電路測試技術研發與專業服務的公司。其在高端產品測試解決方案、量產自動化、測試信息化等領域積累了豐富的技術經驗，在技術創新方面取得了顯著成果，承擔了多項國家科技重大專項和省部級科研項目，自主研發超 1,000 種高端芯片測試解決方案，在高速晶圓 KGD 測試、超高密度晶圓測試等方向實現量產突破。此外，公司還在人工智能芯片、高性能計算芯片、車規芯片測試方案和成套工程技術等領域持續進行研發與創新應用。

(2) 復微迅捷業務

上海復微迅捷數字科技股份有限公司（「復微迅捷」）的各項經營業務目前佔本集團業績總體比重較小，其以 NFC 技術為業務支點，努力做出特色業務。報告期內，復微迅捷通過升級實體卡應用場景，在全國大學校園卡、門禁等領域持續推廣手機 NFC 應用；與上百家 IP 廠商合作，積極參與穀子經濟，在手機交通卡 IP 應用等方面取得進展；在車規級 IC 卡車鑰匙實現批量供貨；短距離通信測試實驗室為車企提供專業測試服務。

(二) 研發投入與人才隊伍建設

報告期內，本集團高度重視研發，全年研發投入約人民幣 11.42 億元，同比減少 4.03%；本集團研發人員為 1,130 人，基本保持穩定。本集團正在同步推進包括但不限於新一代 FPGA 平台開發及產業化項目、智能化可重構 SoC 平台開發及產業化項目、新工藝平台存儲器開發及產業化項目、新型高端安全控制器開發及產業化項目和無源物聯網基礎芯片開發及產業化項目，目前推進中（詳情可查閱本公司可轉換債券相關申報文件）。

二、 報告期內集團所從事的主要業務、主要產品或服務情況

1、 主要業務

本集團從事超大規模集成電路的設計、開發、測試，並為客戶提供系統解決方案。本集團目前已建立健全安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、FPGA 芯片和集成電路測試服務等產品線，產品廣泛應用於金融、社保、防偽溯源、網路通訊、家電設備、汽車電子、工業控制、信號處理、數據中心、人工智能等眾多領域。

2、 主要產品及服務情況

2.1 安全與識別芯片

本集團的安全與識別產品線依託自主研發的射頻、存儲器和安全防攻擊技術，已形成了智能卡與安全芯片、射頻識別(RFID)與傳感芯片、智能識別設備芯片等多個產品系列。產品覆蓋存儲卡、高頻/超高頻標籤、NFC TAG、接觸式/非接觸式/雙介面智能卡、安全 SE 芯片、安全 MCU 芯片、非接觸讀寫器機具以及移動支付等數十款產品，是國內安全與識別芯片產品門類較為齊全的供應商之一。

本集團安全與識別產品線介紹及應用領域如下：

<u>產品類型</u>	<u>產品介紹</u>	<u>應用領域</u>
射頻識別 (RFID) 與傳感芯片系列	主要由 FM11、FM13、FM44 系列產品構成，包括非接觸邏輯加密芯片、NFC 標籤和通道芯片、高頻 RFID 芯片、超高頻 RFID 標籤芯片和讀寫器芯片、傳感芯片等	身份鑒別、電子貨架、智能家居電器、物流管理、防偽溯源、車輛管理等
智能卡與安全芯片系列	主要由 FM12、FM15 等系列產品構成，包括非接觸式 CPU 卡芯片、雙介面 CPU 卡芯片、安全芯片	銀行、社保、電子證件、交通、校園、健康、電信、防偽等

智能識別設備芯片系列	主要由 FM17 系列構成，產品類型為非接觸讀寫器芯片	門鎖、門禁、非接觸讀卡器、OBU、金融 POS、地鐵閘機、智能家居電器、電動自行車等
------------	-----------------------------	--

2.2 非揮發存儲器

本集團的存儲芯片產品線可提供多種接口、各型封裝、全面容量、高性價比的非揮發存儲器產品，目前主要產品為 EEPROM 存儲器、NOR Flash 存儲器和 SLC NAND Flash 存儲器，具有多種容量、接口和封裝形式，整體市場份額居國內前列。

本集團各非揮發存儲器產品介紹及應用領域如下：

產品類型	產品介紹	應用領域
EEPROM 存儲器	主要由 FM24 /FM25 /FM93 系列構成，支援 I2C、SPI 及 Micro Wire 接口，存儲容量 1Kbit-2Mbit。SPD5 Hub、TS5 等 DDR5 內存接口芯片產品也將陸續面世。	手機模組、智能電錶、通訊、家電、顯示器、液晶面板、汽車電子、電腦內存條、醫療儀器、工控儀錶、密碼鎖等
NOR Flash 存儲器	主要由 FM25/FM29 系列構成，支援 SPI、通用平行接口，存儲容量 0.5Mbit-2Gbit	網路通訊、物聯網模組、電腦及周邊產品、手機模組、顯示器及屏模組、智能電錶、安防監控、機頂盒、Ukey、汽車電子、醫療儀器、工控儀錶、wifi/藍牙模組、高可靠應用等
SLC NAND Flash 存儲器	主要由 FM25/FM29 系列構成，支援 SPI、ONFI 平行接口，存儲容量 1Gbit-8Gbit	網路通訊、安防監控、可穿戴設備、機頂盒、汽車電子、醫療儀器等

2.3 智能電錶芯片

智能電錶 MCU 是智能電錶的核心元器件，可實現工業和家庭用電戶的用電信息計量、自動抄讀、信息傳輸等功能；通用 MCU 產品可應用於智能電錶、智能水氣熱表、物聯網、智慧家電、工業控制等眾多領域；車規 MCU 產品可應用於車身控制及舒適系統。

本集團各系列 MCU 芯片產品介紹及應用領域如下：

<u>產品類型</u>	<u>產品介紹</u>	<u>應用領域</u>
智能電錶 MCU	主要由 FM33A 系列產品構成，產品類型為 32 位 ARM Cortex-M0 內核的智能電錶 MCU 及 SoC 芯片	國網單/三相智能電能表、南網單/三相智能電能表、海外單/三相智能電能表等
低功耗通用 MCU	主要由 FM33LC、FM33LG、FM33LE、FM33FR、FM33LF、FM33FK5、FM33LR、FM33FD5、FM33FH 系列 MCU 產品構成，產品類型為 32 位 ARM Cortex-M0\M-star 內核的低功耗 MCU 芯片	智能電錶、智能水氣熱表、智慧家電、工業控制等
車規 MCU	主要由 FM33LG0xxA、FM33LE0xxA、FM33FT0xxA、FM33FG0xxA、FM33LF0xxA、FM33HT0xxA、FM33FG5xxA 等系列車規 MCU 產品構成，產品類型為 32 位 ARM Cortex-M0\M-star 內核的車規 MCU 芯片	車身控制及舒適系統等

2.4 FPGA 芯片

FPGA 是一種硬件可重構的集成電路芯片。FPGA 擁有軟體的可編程性和靈活性，在 5G 通信、人工智能等具有較頻繁的迭代升級週期、較大的技術不確定性的領域，FPGA 是較為理想的解決方案。本公司是國內 FPGA 領域技術較為領先的公司之一。

本公司各系列 FPGA 芯片產品介紹及應用領域如下：

<u>產品類型</u>	<u>產品介紹</u>	<u>應用領域</u>
千萬門級 FPGA 芯片	採用 65nm CMOS 工藝，是一系列高性能、高性價比 SRAM 大型 FPGA 產品	適用於網路通信、信息安全、工業控制、高可靠等高性能、大規模應用

億門級 FPGA 芯片	採用 28nm CMOS 工藝，是一系列高性能、大規模的 SRAM 大型 FPGA 產品	適用於 5G 通信、人工智能、數據中心、高可靠等高性能、大頻寬、超大規模應用
十億門級 FPGA 芯片	基於 1xnm FinFET 先進制程的新一代 FPGA 系列化產品	面向計算機視覺、機器學習、高速數字處理等應用場景，針對智能座艙、視頻監控、醫學影像、網路通信等行業領域，提供低成本、低功耗、高性能、高可靠性的產品系列
嵌入式可編程器件 PSoC	採用 28nm CMOS 工藝，是一系列嵌入式可編程片上系統產品	適用於視頻、工控、安全、AI、高可靠等應用
智能通信芯片 RFSoc	採用 1xnm FinFET 先進制程的新一代 PSOC 系列化產品	適用於 5G 小基站、智能通信等行業領域，提供低功耗、高性能、高集成度、高安全性、高可靠性產品。

2.5 集成電路測試服務

本公司控股子公司華嶺股份是一家獨立的專業集成電路測試企業，致力於為各類集成電路企業提供優質、經濟和高效的測試整體解決方案及多種增值服務。主要業務包括：測試技術研究、測試軟硬件開發、測試裝備研製、測試驗證分析、晶圓測試、成品測試、可靠性試驗、自有設備租賃等。

華嶺股份能夠為客戶提供從芯片驗證分析、晶圓測試到成品測試的集成電路測試服務整體解決方案。測試能力廣泛覆蓋處理器、5G 通訊、人工智能、無線連接、存儲器、車規級 MCU、模擬芯片等眾多產品領域。

三、經營成果分析

報告期內，本集團實現營業收入約人民幣 35.90 億元，同比小幅增長，歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣 5.73 億元，較上年同期減少 20.42%。

截止 2024 年 12 月 31 日，本集團總資產約為人民幣 90.41 億元，同比增長 7.49%；歸屬於母公司股東的淨資產約為人民幣 58.94 億元，同比增長 11.15%。

上述主要會計資料及財務指標的改變，主要由於以下因素引起：

- (1) 本集團各產品綫所面對的市場競爭激烈，本集團積極拓展新產品和新市場，並根據市場形勢，適時調整部分產品的銷售價格以鞏固或擴大市場佔有率，銷售量和營業收入均有所提升。同時，產品綜合毛利率受部分產品綫價格影響，較上年下降 5.26 個百分點，毛利下降約為人民幣 15,596.86 萬元；
- (2) 報告期內，本集團主要因高可靠客戶的應收賬款餘額增加，計提信用減值損失較上年增加約為人民幣 3,204.57 萬元；主要因存貨中部分產品受市場變化影響，可變現淨值下降，計提資產減值損失較上年增加約為人民幣 3,524.86 萬元。

主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明

1. 設計和銷售集成電路收入小幅增長，受產品結構調整和價格下降影響，毛利率同比下降 4.5 個百分點。因測試產品結構調整，測試價格水平下降，導致集成電路測試服務收入下降 28.45%；疊加臨港測試基地投產，折舊和人員成本增長，導致毛利率下降 33.32 個百分點。
2. 智能電錶芯片因智能電錶市場需求復蘇和白電、汽車等應用市場出貨增長，營業收入同比增長 44.9%；其他產品綫收入小幅波動。受價格下降和產品銷售結構變化等原因，安全與識別芯片、智能電錶芯片、FPGA 及其他產品毛利率有所下降。
3. 主要因智能電錶芯片和非揮發存儲器主要以經銷為主，且其主營業務收入同比增長；安全與識別芯片以直銷為主，其主營業務收入下降，所以直銷收入同比下降，而經銷收入同比增長。

營業成本變動原因說明：	主要系本集團產品銷量增加致營業成本增加。
財務費用變動原因說明：	主要系本集團銀行貸款利息支出增加所致。
其他收益變動原因說明：	主要系報告期內享受集成電路企業增值稅加計抵減稅收優惠收益增加所致。
信用減值損失變動原因說明：	主要系高可靠產品應收賬款規模增加，引起信用減值損失增長。
資產減值損失變動原因說明：	主要系本集團出於謹慎性原則對部分存在滯銷跡象的產品計提存貨跌價準備所致。

重大投資及附屬公司收購及出售

本集團於年內無其他重大投資及附屬公司收購及出售。

未來重大投資

本公司正向上海證券交易所及中國證監會申請，在中國境內向不特定對象發行募集資金總額不超過人民幣 200,000 萬元（含 200,000 萬元）的 A 股可轉換公司債券，募集資金均投向本公司主營業務，包括(i) 新一代 FPGA 平台開發及產業化項目；(ii) 智能化可重構 SoC 平台開發及產業化項目；(iii) 新工藝平台存儲器開發及產業化項目；(iv) 新型高端安全控制器開發及產業化項目；及(v) 無源物聯網基礎芯片開發及產業化項目。於 2024 年 7 月 19 日，本公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關於同意上海復旦微電子集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券註冊的批復》，其內容同意本公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券的註冊，並於同意註冊之日起 12 個月內有效。於 2024 年 6 月 18 日舉行之 H 股類別股東大會上提呈之關於延長向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券決議案有效期的特別決議案及關於延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券具體事宜之有效期的特別決議案未獲正式通過。因此，本公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券之事宜，需待上述有效期續期的事項獲得股東大會及類別股東大會通過，方可實施。

在本次發行 A 股可轉換公司債券募集資金到位之前，本公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自有或自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法律、法規規定的程序予以置換。如本次發行實際募集資金（扣除發行費用後）少於擬投入本次募集資金總額，任何不足部分由本公司以自有或自籌資金補足。

除本公告所披露者外，於 2024 年 12 月 31 日，本集團沒有其他重大投資或資本資產的具體計劃。

財務資源及流動資金

於 2024 年 12 月 31 日，本集團之淨資產為人民幣 6,544,120,922.79 元（2023 年：人民幣 5,961,701,809.14 元），比往年增加約 9.77%。其中流動資產為人民幣 6,480,978,592.52 元（2023 年：人民幣 5,937,283,670.86 元），比往年增加約 9.16%，當中包括貨幣資金為人民幣 1,087,494,485.36 元（2023 年：人民幣 1,003,337,496.96 元），比往年增加約 8.39%。

本集團過往連年錄得盈利，故一直以盈利、發行股份、獲取銀行借款及內部產生的現金流量應付營運資金及業務發展需求。本集團一直採取謹慎之資金政策，故現時流動資金充裕，足以應付日常業務營運及未來發展所需。如未來本集團因業務發展而需要額外資金，亦會根據資金需求之規模及期間，向金融機構取得合適的授信，包括並不限於銀行借款、承兌匯票、票據貼現、貿易融資及信用証等。

本集團並無使用任何金融工具作對沖用途，亦無外幣投資淨額以貨幣借貸及／或其他對沖工具進行對沖。

由於本集團大部分業務均在中國營運，彼等進行的大部分交易均以人民幣計值及結算，故本集團所承受的貨幣匯率風險比較低。本集團並無訂立任何外匯對沖安排。董事認為，匯率波動對本集團的財務表現並無重大影響。

於2024年12月31日，本集團有銀行借款人民幣1,665,513,184.63元，需於1年內至7年內償還，年利率為2.27%至2.66%（2023年：人民幣1,436,202,110.03元）。

股本變動

於2024年12月18日，本公司向滿足2021年A股限制性股票激勵計畫首次授予部分第三個歸屬期以及預留授予部分第二個歸屬期歸屬條件的激勵對象定向發行公司2,366,900股A股人民幣普通股股票，導致股本增加人民幣236,690元。發行完成後總股份數目為821,427,300股（其中A股537,097,300股，H股284,330,000股）。

資產抵押

於2024年12月31日，本集團並無任何資產用於抵押（2023年：無）。

資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化管理資本結構並對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求約束。本集團的資本架構主要由本公司擁有人應佔權益（包括銀行借款、已發行股本及各類儲備）組成。於2024年和2023年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。

本集團採用資本負債率來管理資本。本集團於2024年12月31日的資本負債率，即負債總額除以負債和所有者權益總計約為27.62%（2023：29.12%）。

承諾及或有事項

一、 重要承諾事項

	2024年	2023年
已簽約但未撥備 資本承諾	<u>9,619,477.16</u>	<u>202,947,261.42</u>

二、 或有事項

於資產負債表日，本集團並無須作披露的或有事項。

員工情況

本集團為員工提供具有競爭力的薪酬福利，包括工資、獎金、社會保險、住房公積金、健康體檢、補充商業醫療保險等福利制度。本集團依法為員工提供各種休假，包括事假、病假、婚假、工傷假、喪假、年假、產假、陪產假等。本集團建立了完整的績效考核體系，通過有針對性的考核目標對每位元員工進行考核。本集團在每年年底根據員工績效評估結果，參考市場薪資情況，結合本集團目前的經營狀況制定薪資調整方案。同時本集團通過績效考核、人才晉升通道等綜合的人才評估機制，優化人才隊伍，以實現建設和發展一流人才團隊的發展目標。

未來展望

2025 年度，本集團將不斷鞏固提升在技術、服務、質量、品牌等方面的綜合競爭優勢，進一步擴大產能、拓展產品應用領域，同時不斷提高本集團司業務在產業鏈的覆蓋度，實現本集團的持續快速健康發展。同時，本集團還將通過校企技術合作、持續研發投入等途徑繼續鞏固本集團的技術優勢，並積極關注海外先進技術、產品，在國際市場構建本集團的競爭優勢。

產品技術方面

研發工作立足夯實基礎。深入研究需求，掌握核心知識，構建知識體系，優化研發流程；在此基礎之上，要勇於探索新路徑，新技術，升級方法和理念，積極提煉新競爭力，以向更高層次邁進。本集團將持續投入資源加強研發能力建設，不斷完善研發體系流程；營造鼓勵創新的良好氛圍，激發研發人員的創新熱情和創造力，推動研發工作在質量和效率上實現雙重提升。

市場運營方面

對市場進行深度洞察，充分收集市場信息，精準把握市場動態；深入挖掘目標客戶，定性定量地預測潛在需求，準確轉化需求為產品規格；密切關注行業動向，分析自身優劣，找準市場定位，制定差異化競爭策略。為客戶提供優質的產品和服務，滿足客戶的需求並超越他們的期望；通過有效營銷策略，提高產品的市佔率，增加銷售額和利潤；優化客戶關係管理，提高客戶忠誠度，促進口碑傳播，為本集團帶來持續的商業價值。不斷創新和優化市場工作方法，以適應變化的市場環境，實現可持續發展。

內部管理方面

在半導體產業結構重構的當下，審時度勢是適應環境變化的關鍵能力。市場瞬息萬變，環境錯綜複雜，本集團需保持敏銳觀察力，時刻關注宏觀經濟走向，洞察行業發展趨勢；尤其供應鏈工作需密切關注政策法規動態，提前制定應對策略，以降低風險衝擊；同時要對市場需求的變化保持高度敏感，通過數據分析、供需調研等，精準把握變化，及時調整採購計劃、生產排期以避免庫存積壓或缺貨現象的發生。業務布局上，要集中資源發展核心業務，提升核心競爭力。有效把控關鍵環節，實現內部管理的高效運作，在不斷變化的內外部環境中穩健前行，為企業發展提供堅實有力的支撐。

集團化運作方面

對現有的業務流程進行全面梳理和深度審視，優化推行簡潔高效的工作流程，提高工作效率，加快信息傳遞，使本集團能夠更加敏捷地應對多變的環境。摒棄限制員工積極性和創造力，阻礙企業創新的制度；制定更加靈活、合理、有利於激發活力的制度；尊重信任員工，建立合理的激勵和職業發展機制，調動員工積極性；營造公正平等、積極向上的氛圍。堅持文化傳播，公益慈善活動，履行企業社會責任。

末期股息

董事會建議宣派截至 2024 年 12 月 31 日止年度的末期股息每 10 股人民幣 0.8 元（含稅）（2023 年：人民幣 1.00 元（含稅）），預計分配現金末期股息總額為人民幣 65,714,184.00 元（2023 年已派付：人民幣 81,906,040.00 元）。

上述建議須待於本公司即將舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上審議及批准後，方可作實。倘分派建議於股東週年大會上獲批准，預期截至 2024 年 12 月 31 日止年度的末期股息分派將於股東週年大會後 60 日內實施。有關本公司暫停辦理股份過戶登記及宣派及派付股息的詳情將適時公佈。

董事及監事認購股份或債券的權利

於本年度內，本公司之董事或監事或彼等各自之配偶或其未成年子女概無獲授任何權利以購買本公司之股份或債券；本公司或其任何附屬公司亦概無參與任何安排，致使董事或監事能夠在任何其他法人團體取得該等權利。

董事及監事進行證券交易

本公司經已採納不遜於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C3所載的「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」。本公司經向所有董事及監事明確查詢後，確定所有董事及監事於截至2024年12月31日止年度內已遵守有關準則及守則。

董事及監事於交易，安排及合約中的權益

於本年度內概無董事或監事直接或間接地在與本公司或其附屬公司所訂立而對本集團業務有重大影響的交易，安排或合約中擁有重大權益。

優先購買權

根據本公司的公司章程或中華人民共和國法例，並無規定優先購買權條款。

購買、贖回或出售上市證券

於2024年12月18日，本公司在2021年A股限制性股票激勵計劃下發行了2,366,900股A股普通股，於2021年9月23日（即董事會批准激勵計劃並訂定發行條款之日）的A股收市價為每股A股人民幣38.80元，發行價格為每股人民幣17.7元，新增股本為人民幣236,690.00元，股本溢價為人民幣41,657,440.00元，募集資金總額及扣除發行費用後實際募集資金淨額為人民幣41,894,130.00元，每張證券可得的淨價為人民幣17.7元，根據A股限制性股票激勵計劃之募集資金用途，所得款項已於2024年內用作日常流動資金。截至2024年12月31日，本公司在2021年A股限制性股票激勵計劃下發行在外的限制性股票為2,466,200份（進一步詳情請見本公司日期為2021年10月20日的通函；和2021年11月5日、2021年12月6日、2022年10月28日、2022年12月7日、2022年12月15日、2023年12月19日、2023年12月26日及2024年12月11日的海外監管公告）。根據本公司資本結構，如果發行在外的限制性股票全部歸屬，將發行2,466,200股額外本公司A股普通股。除上述所披露者外，本公司或其任何子公司於報告期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事及監事於競爭業務之權益

本公司各董事或監事於年內及直至本公告日止概無在與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭（定義見上市規則）之業務中擁有權益。

公眾持股量之足夠程度

根據本公司可取得之公開資料及就董事所知，於本公告日期，本公司之總發行股份不低於25%由公眾持有。

企業管治守則

本公司已採用上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）所列之守則條文，作為本公司之企業管治守則。董事認為本公司於截至2024年12月31日止年度內已遵守企業管治守則內所有守則條文。

結算期後事項

本集團並無任何重大的結算期後事項。

審核委員會

審核委員會已按照上市規則成立，並已訂定書面職權範圍，亦已分別上載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司的網站內。審核委員會的主要職責是監察本集團財務呈報程序及內部控制和風險管理系統。現時審核委員會之成員為三名獨立非執行董事王頻先生（主席）、曹鐘勇先生及蔡敏勇先生。

本集團截至2024年12月31日止之財務報表已經該委員會審核，其意見為該等報告乃遵照適用之會計準則、聯交所及法例之規定，且經已作出足夠之披露。

安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）的工作範圍

本公告中所載本集團截至2024年12月31日止年度之合併資產負債表、合併利潤表以及相關財務報表附註，已經本集團核數師安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）與本集團於本年度的經審核財務報表所載的數額核對一致。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）就此進行的工作並不構成香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則項下的核證委聘工作，因此，安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）並無就本公告發表核證。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，2025年3月25日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生；非執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閔娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

**僅供識別*